

銀燦展示 USB3.0 隨身碟控制晶片

2011/01/08-連于慧



銀燦參與 CES 推廣 USB3.0 控制晶片。連于慧攝



銀燦 USB3.0 控制晶片打入多家模組廠供應鏈。連于慧攝

USB3.0 设计公司銀燦在美國消費性電子展(CES)中，參與 USB-IF 論壇的展示攤位，並展示最新的 USB3.0 隨身碟控制晶片，此產品目前已大量獲得台系、日系等記憶體模組廠採用